

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-025852

(43) Date of publication of application: 29.01.1990

(51)Int.CI.

G03F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number: 63-176034

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

14.07.1988

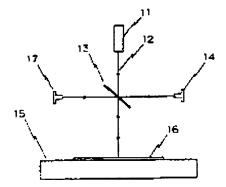
(72)Inventor: USHIYAMA FUMIAKI

## (54) EXPOSING DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the evenness of a resist pattern shape and a size after a development by measuring the substrate reflection factor of an exposing position and providing a function to change an exposing time according to the reflection factor and to execute an exposure.

CONSTITUTION: The title device has a mechanism to measure the substrate reflection factor of the exposing position and the function to change the exposing time according to the reflection factor and to execute the exposure. Namely, for a laser beam 12, one part is reflected at a half mirror 13, and the illuminance is measured by an incident illuminance measuring sensor 14. The remaining beam is transmitted through the half mirror 13 and made incident on a substrate 16 coated with a resist. For the reflected beam, the further one part is reflected at the half mirror 13 again, the illuminance is measured by a reflected illuminance measuring sensor 17, and the substrate reflection factor



is obtained from values measured by the incident illuminance measuring sensor 14 and reflected illuminance measuring sensor 17. Thus, the evenness of the resist pattern and size after the development can be improved.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑩日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

# @公開特許公報(A) 平2-25852

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)1月29日

G 03 F 7/20 H 01 L 21/027 6906-2H

7376-5F 7376-5F H 01 L 21/30

301 G 311 L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 露光装置

②特 顧 昭63-176034

②出 願 昭63(1988)7月14日

@発明者 牛山

文 明

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

**加出 願 人 セイコーエブソン株式** 

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 上柳 雅誉 外1名

8F 48 4

1. 発明の名称

露光装置

#### 2. 特許請求の範囲

基板上に塗布されたレジストを露光する装置において、露光位置の基板反射率を測定する機構を有し、更に、前記反射率に応じて露光時間を変化させ露光する機能を有することを特徴とする露光 装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に値布されたレジストを露光する装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の露光装置を、縮小投影露光装置を例に説明する。

第3因は、縮小投影露光装置の概略図であるが、

投影光(31)として、8歳、または、1歳などを用い、レチクル(32)上のパターンを、額小投影レンズ(33)を介して、1/10または、1/5に縮小投影し、その投影像を、驚光ステージ(34)に保持された基板(35)上のレジストへ、繰り返し転写していく装置であり、露光位置の移動は、前記露光ステージ(34)関を動がして行なわれる。

この輸小投影簿光における館光時間は、現像後のレジストパターン形状、寸法を左右する重要な要はであり、露光照度、レジスト感度、基板反射率などを考慮し、予じめ決定しておく、そして、基板(35)は、その決定された露光時間で、その登録を離光される。この時後来の額小投影を大変では、基板内における基板反射率の不均分を、露光時間に対しては、基板内によった。

(発明が解決しようとする課題)

前途の従来技術は、以下なる問題点を有する。 基板反射率が、基板内で不均一である場合、従来 技術では、前記基板内を、全域、同一露光時間で 電光する方式であり、前記反射率の不均一分を、 電光時間に対して補正する機能がない。従って、 現像後のレジストパターン形状や、寸法が、基板 内で不均一になってしまう。

そこで、本発明は、このような問題点を解決するもので、その目的とするところは、基板反射率が不均一である基板上において、現像後のレジストパターン形状、寸法の均一性を向上させる露光装置を提供するところにある。

#### (課題を解決するための手段)

本発明の鑑光装置は、基板上に塗布されたレジストを露光する場合に、露光位置の基板反射率を 測定する機構を有し、更に、前記反射率に応じて、 電光時間を変化させ、露光する機能を有すること を特徴とする。

#### 〔実 雄 例〕

第1回は、本発明の属光装置における基板反射 率測定機構の製料図である。

HeNeレーザー源(11)より出た、直径10mの円形レーザービーム(12)は、ハーフミ

わり、それに伴なって基板反射率も変化する。従って、種々の表面状態をもつアルミニウム基板について、最適構光時間を求めたところ、第2図に示す関係を得た。このように、使用する種々の基板材料について、基板反射率と、第光時間の関係を求め、それを、遊記露光装置へ記憶させた。

そして、基板内の、各々の鑑光位置で、毎回基板反射率を測定し、その値と、前記装置が記憶している、基板反射率と、電光時間の関係より、最適な電光時間を求め、第光するという機能を完成させた。

これによって、基板内で、その反射率が不均一である場合でも、各々の鑑光位置の基板反射率に 応じて、電光時間を変化させて鑑光することが可 能となり、前配反射率の不均一分を十分に補正す ることができた。そして、基板内の、レジストパ ターン形状、寸法の均一性が、著しく向上した。

以上、本実施例では、本発明の需光方法を、額 小投影響光装置へ適用した場合について述べたが、 1:1投影鶴光装置、X線電光装置、電子観盤光

本実施例では、許述の基板反射率測定機構を組 小投影魔光装置へ装備し、種々の基板材料につい て、その基板反射率と、露光時間の関係を実験的 に求めた。その一例として、第2回には、アルミ ニウム基板にポジレジストを塗布した時の、基板 反射率と、露光時間の関係を示す。アルミニウム 基板は、その形成条件により、その表面状態が変

装置、イオンビーム露光装置、レーザービーム露 光装置などに適用しても、同様な効果が得られる ことは含うまでもない。

#### 〔発明の効果〕

以上述べたように、本発明によれば、基板上に 独布されたレジストを鑑光する装置において、鑑 光位置の基板反射率を測定する機構を有し、更に、 前記反射率に応じて、鑑光時間を変化させ、鑑光 する機能を有することにより、基板反射率が不均 一である基板上において、現像後のレジストパタ ーン形状、寸法の均一性を向上させるという効果 を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の電光装置における、基板反射率避定機構の一実施例を示す概略図である。

第2回は、アルミニウム基板に、ポジレジストを独布した時の、基板反射率と、電光時間の関係を示すグラフである。

第3回は、従来の縮小投影器光装置を示す機略

## 因である.

11・・・HeNeレーザー源

12・・・レーザービーム

13・・・ハーフミラー

14・・・入射照度測定センサー

15・・・露光ステージ

16・・・基板

17・・・反射照度測定センサー

31 · · · 投影光

32・・・レチクル

33・・・ 個小投影レンズ

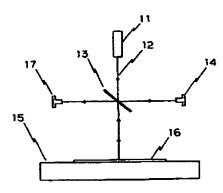
34・・・露光ステージ

35・・・基板

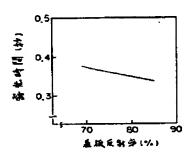
U Ł

出額人 セイコーエアソン株式会社

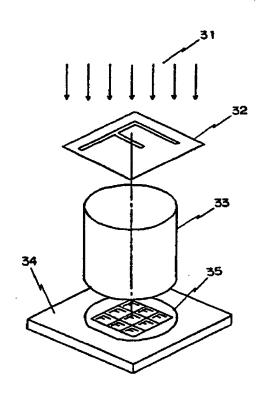
代理人 弁理士 上 柳 雅 赞(他1名)



第1回



第2回



第3回